

2019年4月

2019年度版 実装技術ロードマップ 完成報告会 開催のご案内

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素から当協会の諸事業に関し格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、このたび一般社団法人 電子情報技術産業協会 Jisso 技術ロードマップ専門委員会では、「2019年度版 実装技術ロードマップ」の完成にあわせ報告会を開催し、ロードマップ書の解説ならびに実装技術業界への提言を行なう事と致しました。

当専門委員会は、Jisso (実装) 技術に関連する工業会・学会の諸委員会と連携して、我が国の実装技術に関わるロードマップを策定し将来必要となる技術の予測と課題などの提言を図って来ました。さらに、これらの提言から我が国の競争優位性確保のために、産学官の共同開発・戦略的標準化をも念頭においた我が国の実装技術業界が勝ち残るための Jisso 技術戦略 (シナリオ) の提示を目指した活動を行っています。今回のロードマップは 11 版目の発行になります。

本書をご活用頂くために当委員会がお伝えしたい想いをお聴き頂くことで、グローバル社会の中で激しく変化する電子産業界の今後の道標となり、新しい市場やビジネスモデルの創出の一助となればと考えております。是非ご参加頂けますようのご案内申し上げます。

敬具

記

日 時：2019年6月4日(火) 10:00～17:00
【受付開始 9:30～】

場 所：パナソニックセンター東京 1階 ホール
住所 東京都江東区有明3-5-1 ([地図](#))
◆りんかい線「国際展示場駅」 徒歩2分
◆ゆりかもめ「有明駅」「国際展示場正門駅」徒歩3分

定 員：200名 (定員に達し次第、受付を締め切らせて頂きます。)

申込締切：2019年5月30日(木) 【事務局必着】

参加費：JEITA会員会社 20,000円 (消費税別)
JEITA非会員会社・団体等 40,000円 (消費税別)

◆お申込みされた方には

- ・2019年度版 実装技術ロードマップ A4 約500ページ
- ・報告会レジュメ の2点を当日お渡し致します。

◆一旦お振込みいただいた受講料は返却致しかねますので、代理の方のご参加をよろしくお願い致します。

◆振込後のご欠席の場合は、上記の資料を送らせて頂きます。

主 催：一般社団法人 電子情報技術産業協会
Jisso 技術ロードマップ専門委員会

【プログラム】

| | 時間 | 【プログラム】 | |
|----|-------------|--|--|
| 1 | 10:00~10:10 | はじめに | 深澤秀幸 (株)日立製作所 Jisso技術ロードマップ専門委員会 委員長 |
| 2 | 10:10~10:15 | 注目される市場と電子機器群 【全体概要】 | 森将人 パナソニック(株) Jisso技術ロードマップ専門委員会 WG1主査 |
| 3 | 10:15~10:30 | ” 【情報通信】 | 森将人 パナソニック(株) Jisso技術ロードマップ専門委員会 副委員長 |
| 4 | 10:30~11:05 | ” 【メディカル・ライフサイエンス】 | 小池純 (株)村田製作所 Jisso技術ロードマップ専門委員会 副委員長 |
| 5 | 11:05~11:40 | ” 【モビリティ】 | 松本弘 京セラ(株) Jisso技術ロードマップ専門委員会 WG1 TF3 リーダ |
| 6 | 11:40~12:15 | ” 【新技術・新材料・新市場】 | 藤木達広 ナミックス(株) Jisso技術ロードマップ専門委員会 WG1 TF4 リーダ |
| | 12:15~13:15 | --- 休憩 --- | |
| 7 | 13:15~14:00 | IoT社会に向けて多様化する 電子デバイスパッケージ | 杉崎吉昭 (株)東芝 Jisso技術ロードマップ専門委員会 WG3副主査 |
| 8 | 14:00~14:30 | 超スマート社会(Society 5.0)の実現に 貢献する電子部品の動向 | 加藤 喜文アルプスアルパイン(株) Jisso技術ロードマップ専門委員会 WG4主査 |
| 9 | 14:30~15:15 | ～パラダイム・シフトの岐路を越えて～ | 宇都宮久修 インターコネクションテクノロジーズ(株) Jisso技術ロードマップ専門委員会 WG5主査 |
| | 15:15~15:25 | --- 休憩 --- | |
| 10 | 15:25~15:55 | 世界の実装現場を支える日本の実装設備 | 井上高宏 パナソニックスマートファクトリーソリューションズ(株) Jisso技術ロードマップ専門委員会 WG6主査 |
| 12 | 15:55~16:55 | 講演会 演題: デバイスパッケージング技術の将来展望を予想するーサーバーからモバイルデバイスまでー (株)SBRテクノロジー／代表取締役 西尾俊彦 氏 | |
| 13 | 16:55~17:00 | おわりに | 深澤秀幸 (株)日立製作所 Jisso技術ロードマップ専門委員会委員長 |

申込要領：

- (1)下記の申込みサイトにアクセス頂き、必要事項をご登録下さい。
- (2)登録完了時には、ご登録を頂いた電子メールアドレスに「受付完了メール」をお送り致します。このメールをプリントアウトし、報告会当日に会場受付にご提出下さい。
(お持ちでない場合は、名刺を1枚頂戴致します。)
- (3)参加費の「請求書」を郵送にてお申込者様宛にお送り致しますので、お振り込みをお願い致します。
 - ・受講料の振込手数料は、お申込者各位にてご負担をお願い致します。
 - ・参加費の払い戻しはお受けできませんので、お申込者様が参加できない場合は、代理の方のご参加をお願い致します。

申 込 先：「2019年度版実装技術ロードマップ」完成報告会 申込みサイト
https://www.jeita.or.jp/cgi-bin/form_tss/form.cgi

参 加 費：JEITA会員会社 20,000円 (消費税別)
 JEITA非会員会社・団体等 40,000円 (消費税別)

※JEITA 会員・一般(非会員)の区分は、下記にてご確認下さい。
<https://www.jeita.or.jp/cgi-bin/member/list.cgi>

お問い合わせ先：

一般社団法人 電子情報技術産業協会 技術戦略部 標準化戦略室（北田・澤田）
 〒100-0004 東京都千代田区大手町 1-1-3 大手センタービル
 TEL:03-5218-1059 FAX:03-5218-1078
 お問い合わせ用 E-mail：jisso-roadmap@jeita.or.jp

冊子頒布について

- ◆ 報告会終了後は、JEITA 刊行物ホームページにて本書をご購入頂けます。
- ・ 2019 年度版実装技術ロードマップ
 JEITA 会員 20,000 円 JEITA 非会員 40,000 円 （価格は消費別金額です）

【会場アクセス】

